

정밀연마 전처리 교육

교육대상 : 각종 소재 및 부품 TEM, EBSD, SIMS, AFM 등 시편제조를 위한 정밀 연마 시편전처리 반도체 및 Backside Delaying 등 기술이 필요하신 분
(관심 시료를 지참할 경우 담당자와 함께 교육 후 최적공정 레시피 제공)

교육일시 : 2022년 6월 16일 오전 10시

참가인원 : 선착순 10명

참가비용 : 5만원 / 1인 (대학생, 대학원생, ALLIED 장비 사용자 무료)

강사 : 센터 책임 및 담당 연구원

장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로474, 선택시티 1차 507호

스케줄

10:00 am ~ 10:50 am

시편 전처리 이론 및
MultiPrep & X-Prep System

11:10 am ~ 11:50 am

Equipment Calibration

12:00 pm ~ 01:00 pm

점심식사

01:15 pm ~ 02:40 pm

Sample 제작 1

03:00 pm ~ 06:00 pm

Sample 제작 2